

FSP シリーズ



■ ポリシーラーに最適なポリエチレンパック

優れたヒートシール特性と高い強度を実現しました。

メタロセン触媒を用いたHAO (Higher- α -Olefin) コポリマーを共重合されたLLDPEを使用しています。

品名	サイズ：幅×縦 (mm)	ケース入数 (枚)	包装
FSP1021	100×210	8,000	100枚外装×80
FSP1525	150×250	4,000	100枚外装×40
FSP1827	180×270	3,000	100枚外装×30
FSP2334	230×340	2,000	100枚外装×20
FSP2638	260×380	2,000	100枚外装×20

構成=メタセロンPE
厚み：0.03mm

FN シリーズ



脱気

■ 真空・冷凍・ボイルの汎用包装材

ナイロンとポリエチレンの3層タイプのフィルムです。真空・煮沸・冷凍に使用できる汎用タイプ。100℃ 30分ボイル、-30℃冷凍も可能です。

品名	サイズ：幅×縦 (mm)	ケース入数 (枚)
FN-1	100×200	2,000
FN-2	110×210	2,000
FN-3	120×220	2,000
FN-4	130×230	2,000
FN-5	150×250	2,000
FN-6	160×260	2,000
FN-7	180×280	2,000
FN-8	200×300	2,000
FN-9	230×330	1,000
FN-10	250×350	1,000
FN-11	280×380	1,000
FN-12	300×400	1,000

構成=NY/変性ポリ/LL
厚み：0.07mm

IGN シリーズ



脱気

クリーン

■ 静電気対策包装材 / IGN 袋

ハードディスクメディア・シリコンウェハー等を湿気、パーティクル(粒子)を防ぐための包装に適しています。また、クリーンルーム内で製造・洗浄を行うレー・ケース等の電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。

クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。

ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。

また、中身が見えるため、製品の確認が可能です。

8インチウェハーボックス用、12インチウェハーボックス用をご用意しております。

品名	サイズ：幅×縦 (mm)	ケース入数 (枚)
IGN-8：8インチ用	290×135 + 135×630	200
IGN-12：12インチ用	410×190 + 190×880	100

構成=ONY/LDPE
厚み：0.095mm

IGZ シリーズ



脱気

クリーン

遮光

■ ウェハーボックス用包装材 / IGZ 袋

ハードディスクメディア・シリコンウェハー等を湿気、パーティクル(粒子)から保護するための包装に適しています。また、クリーンルーム内で製造・洗浄を行うレー・ケース等の電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。

アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。

ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。

8インチウェハーボックス用、12インチウェハーボックス用をご用意しております。

品名	サイズ：幅×縦 (mm)	ケース入数 (枚)
IGZ-8：8インチ用	290×130 + 130×680	100
IGZ-12：12インチ用	420×195 + 195×910	100

構成=VMPET/ONY/AL/LDPE
厚み：0.134mm